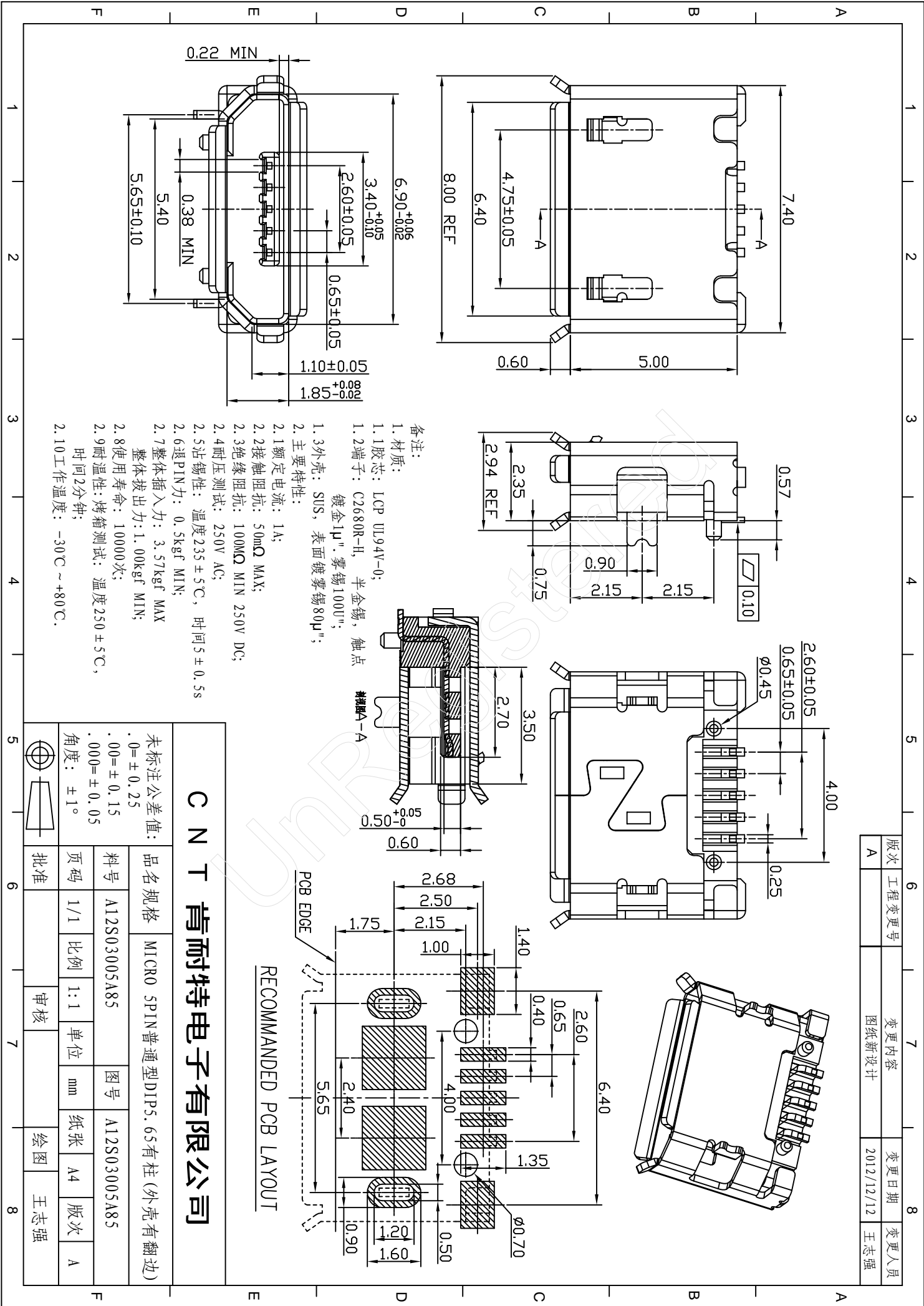


版次	工程变更号	变更内容	变更日期	变更人员
A		图纸新设计	2012/12/12	王志强



- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP UL94V-0;
 - 1.2 端子: C2680R-H, 半金锡, 触点镀金1μ", 雾锡100U";
 - 1.3 外壳: SUS, 表面镀雾锡80μ";
2. 主要特性:
- 2.1 额定电流: 1A;
 - 2.2 接触阻抗: 50mΩ MAX;
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC;
 - 2.4 耐压测试: 250V AC;
 - 2.5 沾锡性: 温度235±5℃, 时间5±0.5s
 - 2.6 退PIN力: 0.5kgf MIN;
 - 2.7 整体插入力: 3.57kgf MAX
 - 2.8 使用寿命: 10000次;
 - 2.9 耐温性: 烤箱测试: 温度250±5℃, 时间2分钟;
 - 2.10 工作温度: -30℃ ~ +80℃.

C N T 肯耐特电子有限公司				
品名规格		MICRO SPIN普通型DIP5. 65有柱(外壳有翻边)		
料号	A12S03005A85	图号	A12S03005A85	
页码	1/1	比例	1:1	单位
批准		审核		绘图
				王志强

未标注公差值:
.0±0.25
.00±0.15
.000±0.05
角度: ±1°